

Patch panel HD 3U, with grounding, empty



DESCRIPTION:

- Modular configuration system:
 - Possibility for FO/Cu assembling,
 - Suitable for SPL cassettes, MPO cassettes, BOT cassettes
- Capacity: 20 slots for FO/Cu insertion
- Max port density:
 - 240 ports for SC SX FO
 - 480 ports for LCdx FO
 - 120ports/3U for copper
- Full range of connectors:
 - RJ45/u/s (shielded/unshielded) – kat.5, kat.6. kat.6A
 - LCdx, SC – MM/SM

TECHNICAL SPECIFICATION

Material:

Frame – powder paint coated steel
Guidance – Plastic

Color:

Black RAL 9005

Temperature range

-40°C do +70°C

Ingress protection:

IP 20 according to PN-EN 60529.

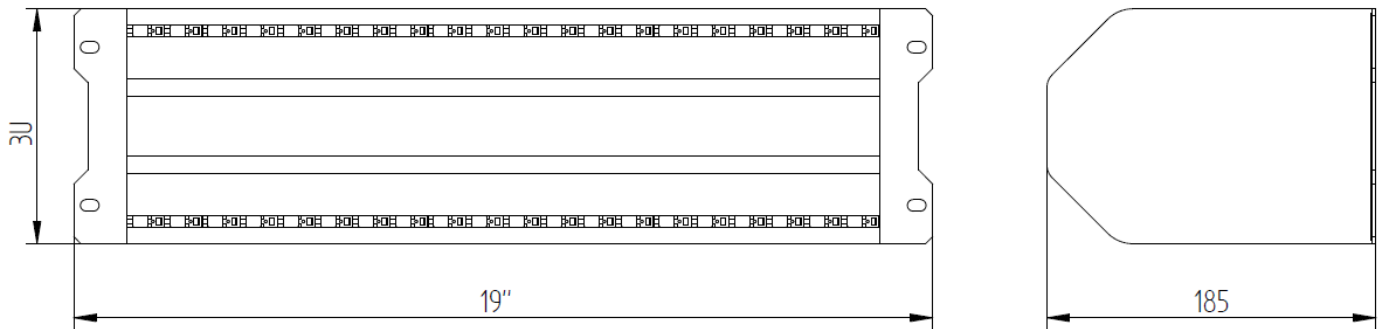
Weight:

2.75 kg

Scope of supply:

Frame, empty

Typ:	Patch panel HD 3U	12.10.2020
		REV: 1.0
Ref:	XFS00	MS



Dimensions			Reference number
Height [U = 44,45mm]	Width [inch]	Depth [mm]	
3U	19	185	XFS00

Uwaga
Nabywca i / lub użytkownik tego produktu musi upewnić się przed użyciem tego produktu, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Wszystkie kwestie dotyczące odpowiedzialności odnoszące się do tego wyrobu podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży przez FIBRAIN sp. z o.o.